

「시스템반도체 기술 지원사업」 반도체대전(SEDEX) 2026 대전공동관 참가기업 모집 공고

대전광역시와 (재)대전테크노파크는 대전지역 반도체 관련 기업들의 산업 동향 파악, 정책 및 투자, 기술 등의 미래 방향에 대한 비즈니스 기회 발굴을 위한 「시스템반도체 기술 지원사업」 반도체대전(SEDEX) 2026 대전공동관 참가기업을 다음과 같이 모집하오니 관련 기업의 많은 신청 바랍니다.

2026년 6월

대전광역시, (재)대전테크노파크

1. 전시회 개요

- 전시회명 : 반도체대전(SEDEX) 2026 (SEDEX 2025, 대전공동관)
- 행사기간 : 2026. 10. 14.(수) ~ 10. 16.(금) (3일간)
- 전시장소 : 서울 COEX Hall C&D1
- 개최규모 (예상)
 - 출품규모 : 280개사 700부스
 - 참관규모 : 반도체 제조기업, 글로벌 전자제품 제조기업 등 약 60,000명
- 출품분야 : 메모리 반도체, 시스템 반도체, 장비/부분품, 재료, 설비, 센서 분야 등
- 주 최 : 반도체산업협회(KSIA)

2. 대전공동관 운영 및 지원내용

- 부스규모 : 독립부스 12개 공간 (1부스당 면적 : 3m×3m) / 총 면적108m²
(기업 별 면적은 추후 안내 예정)
- 부스설치 : (재)대전테크노파크에서 일괄 제작 및 설치
- 지원대상
 - 대전지역 나노·반도체분야 중소기업
(본사, 공장 또는 부설연구소 등 사업장중 1개 이상 대전지역에 소재)

- 모집 기업 수 : 8개社 이내 / 기업별 1개 부스 신청 가능
- 지원내용

구분	지원내용	비고
전시회 참가지원	<ul style="list-style-type: none"> · 부스 임차비 지원 - 브로셔 등 홍보물품은 자체 제작 및 부담 · 부스 디자인 및 설치 	기업에 직접 지급되는 사업비는 없음

3. 신청 자격

- 대전공동관 신청 자격 : 대전지역 반도체 관련 기업
 - 나노·반도체 분야(시스템반도체, 나노소자, 반도체 공정/장비, 소재 등)
 - ※ 본사, 공장 또는 부설연구소 등 사업장중 1개 이상 대전지역에 소재

4. 신청기간 및 방법

○ 공고기간: 2026년 6월 24일(수) ~ 7월 10일(금)

○ 신청기간

- 신청서 접수기간: 2026년 6월 24일(수) ~ 7월 10일(금) **18:00 까지**
- 신청서 접수방법: 접수기간 내 대전기업정보포털(www.dips.or.kr)에 전산 접수

- 대전기업정보포털(www.dips.or.kr) 접속 ⇨ 회원가입 ⇨ 온라인접수(과제접수)
 - ⇨ 해당내용 입력 ⇨ 제출서류 첨부(업로드) 후 등록 완료 / **최종 신청완료 확인**
- 온라인 접수 시, **모든 제출서류는 1개의 파일로 압축하여 업로드**
- 접수완료 후, 온라인 접수증 확인 및 출력 보관

- ※ 온라인 접수 관련된 신청방법 및 자세한 사항은 대전기업정보포털(www.dips.or.kr) 참조
- ※ 온라인 접수 마감일은 접속자가 많아 등록이 어려울 수 있으니 유의 및 사전 접수 바람
- ※ 제출서류는 반환하지 않으며, 기재된 내용이 사실과 다를 경우 선정 취소할 수 있음

5. 제출서류

No	제출서류	제출부수
1	온라인 접수증	1부
2	참가신청서 및 협약서	각 1부
3	사업자등록증(사본)	1부
4	최근 1개년 재무제표(표준재무제표증명, 2024년)	1부
5	사업장 인증서류 (부설연구소, 벤처기업, 이노비즈, 유망중소기업 등)	1부 (해당시)
6	회사소개자료 및 수출증빙자료	각 1부 (해당시)

※ 최종선정 후 협약 시 원본서류 별도 제출

※ 재무제표 미제출의 경우 지원 제한

6. 진행절차



○ 문의처: 대전테크노파크 반도체·에너지산업센터

- 김기웅 책임 (042-930-4923 / E-mail: kim61012@djtp.or.kr)